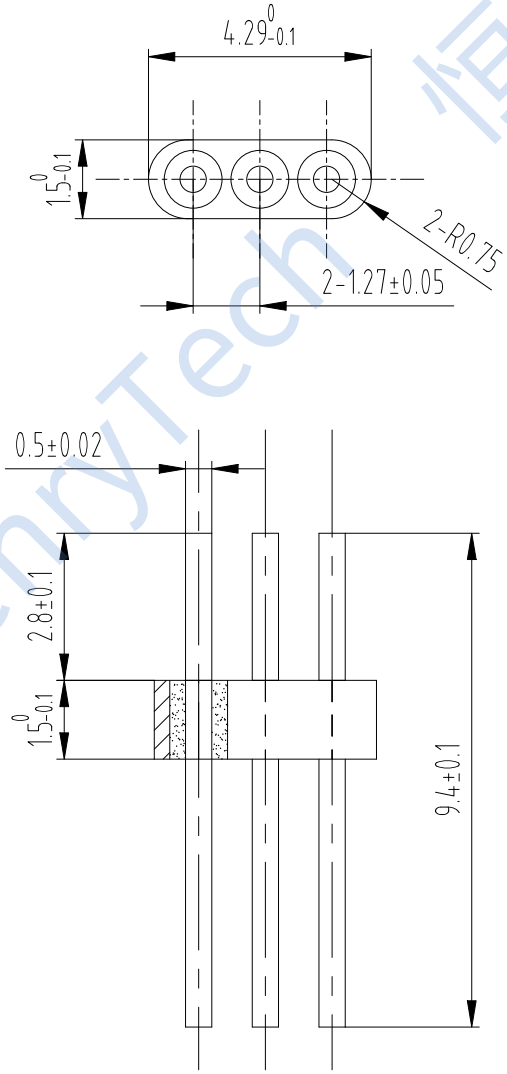

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记						
描　图						
校　描						
旧底图总号						
签　字						
日　期						

标记	处数	更改文件号	签字	日期	装配图	HN-LP3-0.5-1.27(9.4-2.8)M
设计	M	标准化			图样标记 / 重量 / 比例	成都恒利泰科技有限公司
审核						成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd
工艺		日期			共　页 / 第　页	

恒利泰 HenryTech